

SOM-TLZ7x-S

工业核心板规格书



广州创龙电子科技有限公司

© 2013 Guangzhou Tronlong Electronic Technology Co.,Ltd.

Revision History

Draft Date	Revision No.	Description
2023/01/29	V1.5	1.内容勘误。
2022/12/09	V1.4	1.内容勘误。
2021/12/31	V1.3	1.产品订购型号变更。 2.内容勘误。
2021/10/25	V1.2	1.更新 SPI NOR FLASH 容量为 256Mbit。 2.更新官方商城网址。
2021/07/09	V1.1	1.内容勘误。
2021/06/16	V1.0	1.初始版本。

目 录

1 核心板简介	4
2 典型应用领域	5
3 软硬件参数	5
4 开发资料	
5 电气特性	10
6 机械尺寸	11
7 产品订购型号	11
8 技术服务	12
9 增值服务	13
更多帮助	14

1 核心板简介

创龙科技 SOM-TLZ7x-S 是一款基于 Xilinx Zynq-7000 系列 XC7Z010/XC7Z020 高性能低功耗处理器设计的异构多核 SoC 工业核心板,处理器集成 PS 端双核 ARM Cortex-A9 + PL 端 Artix-7 架构 28nm 可编程逻辑资源。核心板内部集成 USB PHY 芯片,通过邮票孔连接方式引出千兆网口、USB、CAN、UART 等通信接口,可通过 PS 端加载 PL 端程序,且 PS 端和 PL 端可独立开发。核心板经过专业的 PCB Layout 和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。

用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。



图 1 核心板正面图

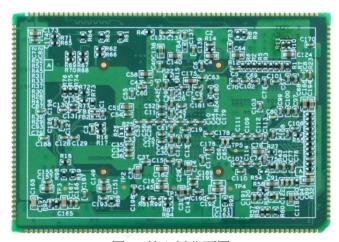


图 2 核心板背面图



图 3 核心板斜视图



图 4 核心板侧视图

2 典型应用领域

- ✔ 测试测量
- ✓ 运动控制
- ✔ 智能电力
- ✔ 通信探测
- ✔ 目标追踪

3 软硬件参数

硬件框图

因我们的存在,让嵌入式应用更简单

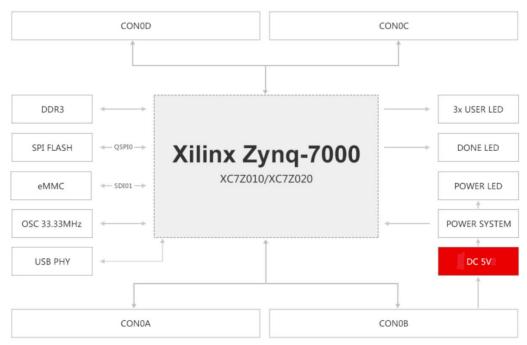


图 5 核心板硬件框图

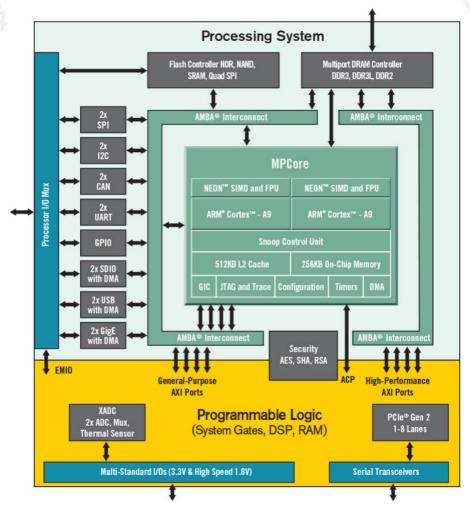


图 6 Xilinx Zynq-7000 处理器功能框图

因我们的存在,让嵌入式应用更简单

公司官网: www.tronlong.com 技术论坛: www.51ele.net 销售邮箱: sales@tronlong.com 技术邮箱: support@tronlong.com 公司总机: 020-8998-6280 技术热线: 020-3893-9734

	Device Name	Z-7007S	Z-7012S	Z-7014S	Z-7010	Z-7015	Z-7020	Z-7030	Z-7035	Z-7045	Z-7100
	Part Number	XC7Z007S	XC7Z012S	XC7Z014S	XC7Z010	XC7Z015	XC7Z020	XC7Z030	XC7Z035	XC7Z045	XC7Z100
Proc	cessor Core	Single-core ARM Cortex-A9 MPCore™ with CoreSight™ Dual-core ARM Cortex-A9 MPCore™ with CoreSight™									
Proc	cessor Extensions	NEON™ & S	Single / Double	e Precision Fl	oating Point for	r each process	or				
Max	imum Frequency	667 MHz (-1									667 MHz (-1) 800 MHz (-2)
L1 C	Cache	32 KB Instru	ction, 32 KB o	lata per proce	essor			•			,
L2 C	Cache	512 KB									
	Chip Memory	256 KB									
	ernal Memory port ⁽¹⁾	DDR3, DDR	3L, DDR2, LP	DDR2							
Exte Sup	ernal Static Memory port ⁽¹⁾	2x Quad-SP	2x Quad-SPI, NAND, NOR								
DMA	A Channels	8 (4 dedicate	ed to Program	mable Logic)							
Peri	pherals ⁽¹⁾	2x UART, 2x	CAN 2.0B, 2	x I2C, 2x SPI	4x 32b GPIO						
Perij built	pherals w/ -in DMA ⁽¹⁾	2x USB 2.0	(OTG), 2x Tri-	mode Gigabit	Ethernet, 2x S	SD/SDIO					
Seci	urity ⁽²⁾	RSA Authen	tication, and A	AES and SHA	256-bit Decryp	otion and Authe	entication for S	ecure Boot			
Dunne	essing System to	2x AXI 32b I	Master 2x AXI	32-bit Slave							
Progr	rammable Logic terface Ports	4x AXI 64-bit/32-bit Memory									
(Prim	ary Interfaces &	AXI 64-bit ACP									
ini	terrupts Only)	16 Interrupts									
				图 7 Xilir	nx Zynq-7	000 PS 峁	岩特性参数	数			-: 16
	Device Name	Z-7007S	Z-7012S	Z-7014S	Z-7010	Z-7015	Z-7020	Z-7030	Z-7035	Z-7045	Z-7100

图 7 Xilinx Zynq-7000 PS 端特性参数

Device Name	Z-7007S	Z-7012S	Z-7014S	Z-7010	Z-7015	Z-7020	Z-7030	Z-7035	Z-7045	Z-7100
Part Number	XC7Z007S	XC7Z012S	XC7Z014S	XC7Z010	XC7Z015	XC7Z020	XC7Z030	XC7Z035	XC7Z045	XC7Z100
Xilinx 7 Series Programmable Logic Equivalent	Artix®-7 FPGA	Artix-7 FPGA	Artix-7 FPGA	Artix-7 FPGA	Artix-7 FPGA	Artix-7 FPGA	Kintex®-7 FPGA	Kintex-7 FPGA	Kintex-7 FPGA	Kintex-7 FPGA
Programmable Logic Cells	23K	55K	65K	28K	74K	85K	125K	275K	350K	444K
Look-Up Tables (LUTs)	14,400	34,400	40,600	17,600	46,200	53,200	78,600	171,900	218,600	277,400
Flip-Flops	28,800	68,800	81,200	35,200	92,400	106,400	157,200	343,800	437,200	554,800
Block RAM (# 36 Kb Blocks)	1.8 Mb (50)	2.5 Mb (72)	3.8 Mb (107)	2.1 Mb (60)	3.3 Mb (95)	4.9 Mb (140)	9.3 Mb (265)	17.6 Mb (500)	19.2 Mb (545)	26.5 Mb (755)
DSP Slices (18x25 MACCs)	66	120	170	80	160	220	400	900	900	2,020
Peak DSP Performance (Symmetric FIR)	73 GMACs	131 GMACs	187 GMACs	100 GMACs	200 GMACs	276 GMACs	593 GMACs	1,334 GMACs	1,334 GMACs	2,622 GMACs
PCI Express (Root Complex or Endpoint) ⁽³⁾		Gen2 x4			Gen2 x4		Gen2 x4	Gen2 x8	Gen2 x8	Gen2 x8
Analog Mixed Signal (AMS) / XADC				2x 12 bit, N	ISPS ADCs wi	th up to 17 Diff	ferential Inputs	3		
Security ⁽²⁾		AES and	SHA 256b fo	r Boot Code ar	nd Programmal	ble Logic Confi	iguration, Deci	ryption, and A	uthentication	
		-	图 8 Xilir	ıx Zynq-7	000 PL 端	持性参数	数			

图 8 Xilinx Zynq-7000 PL 端特性参数

硬件参数

表 1 硬件参数

3.	Xilinx Zynq-7000 XC7Z010/XC7Z020-2CLG400I
CPU	2x ARM Cortex-A9,主频 766MHz,2.5DMIPS/MHz Per Core
	1x Artix-7 架构可编程逻辑资源

因我们的存在,让嵌入式应用更简单

公司官网: www.tronlong.com 技术论坛: www.51ele.net

销售邮箱: sales@tronlong.com 技术邮箱: support@tronlong.com

公司总机: 020-8998-6280 技术热线: 020-3893-9734

			1
	ROM	PS 端: 4/8GByte eMMC	
	KOW	PS 端: 256Mbit SPI NOR FLASH	
18 M	RAM	PS 端: 单通道 32bit DDR 总线,512M/1GByte DDR3	2.5
11 155 mg	Logic Cells	XC7Z010: 28K, XC7Z020: 85K	21115
	OSC	PS 端: 33.33MHz	
	邮票孔	2x 40pin + 2x 60pin,共 200pin,间距 1.0mm	
		1x 电源指示灯	
		2x PS 端用户可编程指示灯	
	LED	1x PL 端用户可编程指示灯	
		1x PL端 DONE 指示灯	CTE.
	. 43	1x USB2.0(核心板板载 USB PHY) 备注:在核心板内部,USB0 连接至板载 USB PHY 后再引出至邮票孔; USB1 引脚复用为 SDIO0、SDIO1 功能,且不支持 EMIO 方式引出;	24
EUT	E IIII D.	2x 10/100/1000M Ethernet(Ethernet0、Ethernet1) 备注:在核心板内部,Ethernet1 引脚复用为 USB0 功能,但可通过 EM IO 方式引出;	
		2x SD/SDIO(SDIO0、SDIO1) 备注:在核心板内部,SDIO1 已连接至板载 eMMC,未引出至邮票孔;	
		2x SPI	
	硬件资源	2x QSPI(QSPI0、QSPI1) 备注: 在核心板内部,QSPI0(CS0)已连接至 SPI FLASH,未引出至邮票 孔;	
		2x UART	20%
		2x CAN	11 J.
		2x I2C	115
		2x 12bit XADC, 1MSPS ADCs with up to 17 Differential Inputs	
		XC7Z010 PL IO: 单端(3 个),差分对(48 对),共 99 个 IO XC7Z020 PL IO: 单端(4 个),差分对(60 对),共 124 个 IO	

软件参数

因我们的存在,让嵌入式应用更简单

公司官网: www.tronlong.com 技术论坛: www.51ele.net 销售邮箱: sales@tronlong.com 技术邮箱: support@tronlong.com 公司总机: 020-8998-6280 技术热线: 020-3893-9734

#	_
-	٠,
1X	

ARM 端软件支持	裸机、FreeRTOS、Linux-4.9.0、Linux-RT-4.9.0				
Vivado 版本号	2017.4				
图形界面开发工具	Qt-5.7.1				
软件开发套件提供	PetaLinux-2017.4, Xilinx SDK 2017.4,	Xilinx HLS 2017.4			
	SPI FLASH	DDR3			
	USB2.0	еММС			
	LED	KEY			
7157 - - - - - - - - - - - - - -	USB WIFI	MMC/SD			
驱动支持	Ethernet	CAN			
	7in Touch Screen LCD(Res)	XADC			
. 43	USB 4G	RS485			
The Asset	RS232	CAMERA			

4 开发资料

- (1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板 PCB、芯片 Datasheet,缩 短硬件设计周期:
- (2) 提供系统固化镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的 Demo 程序;
- (3) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单;
- (4) 提供详细的 PS + PL SoC 架构通信教程,完美解决异构多核开发瓶颈。 开发案例主要包括:
- ▶ 基于 Linux、Linux-RT、Qt 的开发案例
- ▶ 基于裸机、FreeRTOS 的开发案例
- ▶ 基于 PS + PL 的异构多核开发案例
- ▶ 基于 OpenAMP 的 Linux + 裸机/FreeRTOS 双核 ARM 通信开发案例
- ▶ 基于 PS (裸机) + PL 的实时中断响应案例

因我们的存在, 让嵌入式应用更简单

- 基于 PL 端的 HDL、HLS 开发案例
- 双目摄像头采集开发案例
- AD7606 多通道 AD 采集开发案例
- IgH EtherCAT Master 双轴电机控制开发案例 川花膩茏

5 电气特性

工作环境

表 3

环境参数	最小值	典型值	最大值
工作温度	-40°C	/	85°C
工作电压	/	5.0V	1

功耗测试

表 4

类别	电压典型值	电流典型值	功耗典型值
状态 1	5.0V	0.27A	1.35W
状态 2	5.0V	0.49A	2.45W

备注: 功耗基于 TLZ7x-EasyEVM-S 评估板测得。测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。

状态 1: 评估板不接入外接模块, PS 端启动系统, 不执行额外应用程序; PL 端运行 LED 测试程序。

状态 2: 评估板不接入外接模块, PS 端启动系统,运行 DDR 压力读写测试程序,2 个 ARM Cortex-A9 核心的资源使用率约为 100%; PL 端运行 IFD 综合测试程序,资源利用率如下图所示。

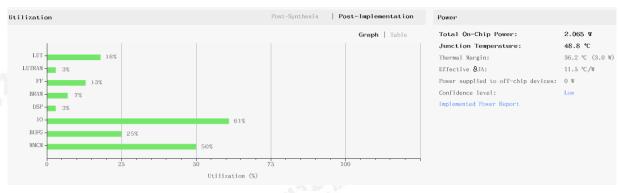


图 9

6 机械尺寸

表 5

PCB 尺寸	45mm*65mm
PCB 层数	10 层
PCB 板厚	1.2mm

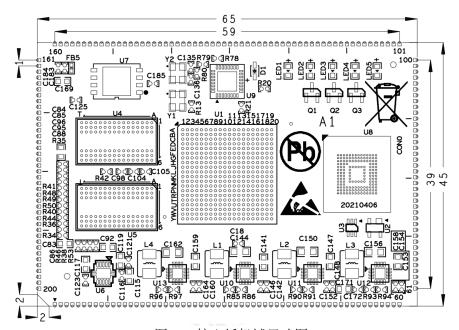


图 10 核心板机械尺寸图

7 产品订购型号

因我们的存在,让嵌入式应用更简单

公司官网: www.tronlong.com 技术论坛: www.51ele.net 销售邮箱: sales@tronlong.com 技术邮箱: support@tronlong.com 公司总机: 020-8998-6280 技术热线: 020-3893-9734

SOM-TLZ7020-2-64GE8GD-I-A1-S

	7C 0 15	N L M L J			
型号	СРИ	主频	еММС	DDR3	温度级别
SOM-TLZ7010-2-32GE4GD-I-A1-S	XC7Z010	766MHz	4GByte	512MByte	工业级
SOM-TLZ7020-2-32GE4GD-I-A1-S	XC7Z020	766MHz	4GByte	512MByte	工业级

766MHz

表 6 核心板型号

备注:标配为 SOM-TLZ7010-2-32GE4GD-I-A1-S,其他型号请与相关销售人员联系。

XC7Z020

型号参数解释

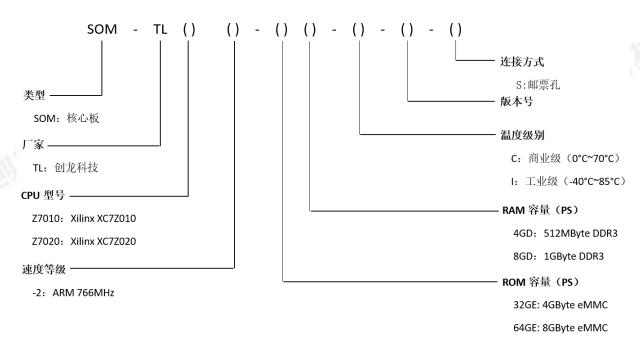


图 11

8 技术服务

- (1) 协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
- (2) 协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
- (3) 协助产品故障判定;
- (4) 协助正确编译与运行所提供的源代码;
- (5) 协助进行产品二次开发;

因我们的存在, 让嵌入式应用更简单

1GByte

8GByte

工业级

(6) 提供长期的售后服务。

9 增值服务

- 主板定制设计
- 核心板定制设计
- 嵌入式软件开发
- 项目合作开发
- 技术培训

因我们的存在,让嵌入式应用更简单

公司官网: www.tronlong.com 技术论坛: www.51ele.net 销售邮箱: sales@tronlong.com 技术邮箱: support@tronlong.com 公司总机: 020-8998-6280 技术热线: 020-3893-9734

更多帮助

销售邮箱: sales@tronlong.com

技术邮箱: support@tronlong.com

创龙总机: 020-8998-6280

技术热线: 020-3893-9734

创龙官网: www.tronlong.com

技术论坛: www.51ele.net

官方商城: https://tronlong.tmall.com

ZYNQ 交流群: 193393878、645235672

Xilinx 官网: www.xilinx.com

Xilinx 论坛: https://forums.xilinx.com

Xilinx WIKI: https://xilinx-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/A/overview